



赞助 申请表

1. 赞助人信息:

公司名称:					
联系人姓名:		职位:			
地址:					
所在城市:		国家:		邮政编码:	
手机:		传真:		国家:	
邮箱:			网站:		
参展事宜联系人:			参展事宜联系电话:		

2. 赞助方案选择(在方框中标记):

<input type="checkbox"/>	钻石级赞助	US\$8,000
<input type="checkbox"/>	黄金级赞助	US\$5,000
<input type="checkbox"/>	白银级赞助	US\$2,000
<input type="checkbox"/>	分会场演讲	US\$2,000
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 智能硬件 <input type="checkbox"/> 智慧城市 <input type="checkbox"/> 智能工业	
<input type="checkbox"/>	研讨会赞助	US\$2,000

3. 付款方式:

总价:

请在填写完该表格后发给 ralph.feng@st.com , 并附上贵司的高分辨率彩色LOGO (.jpg, .png) 。
发票将在收到已签字的申请表后, 由意法半导体的供应商发出。收到发票后请立即付款。收款人信息将包含在发票中。

4. 协议:

请在下方表格内签字, 赞助商承认并表示(i) 下方签字人是授权执行本协议的赞助商; (ii) 赞助商将支付全款。最终赞助决定权有意法半导体确认。

授权人签字:		日期:	
职位:			